

令和3年度夏期文部科学省インターンシップの実施について

このことについて参加希望の方は、提出書類を作成していただきお申し込みください。
なお、受け入れ決定後には辞退することのないようお願いいたします。

【申請締切】

- ・ 5月28日（金）

【提出書類】

- ・ 様式4 夏期文部科学省インターンシップ調査票(学生・生徒用)

※受入れ決定後、上記以外の書類を提出いただく場合があります。

※日程などの詳細は文部科学省 HP をご確認ください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/attach/1422259.htm

【申請書類提出先】

- ・ 教育学部教務係 E-Mail：sed-kyomu@grp.tohoku.ac.jp

令和3年5月
教育学部教務係